

台灣發明協會 函

地址：241608新北市三重區重陽路一段1號
4樓之11

承辦人：秘書處 吳秋瑾

電話：02-66057626

電子信箱：tia7626@yahoo.com.tw

受文者：桃園市立桃園國民中學

發文日期：中華民國115年3月24日

發文字號：台發協字第1150003027號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：2026美國矽谷國際發明展簡章 1. 邀請函2. 報名表3. 切結書
(0003027A00_ATTCH12.pdf、0003027A00_ATTCH13.doc、0003027A00_ATTCH14.doc)

主旨：敬邀 貴校參加「2026美國矽谷國際發明展」，請協助轉
知師生踴躍報名參加。

說明：

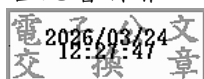
- 一、2026美國矽谷國際發明展（SVIIF 2026）即將在8月開展，敬邀貴校師生參與，請惠予公告並鼓勵師生踴躍參加，以提倡發明創新風氣，並為國爭取最高榮譽。
- 二、主辦大會：國際發明聯盟總會（IFIA）。台灣授權單位：台灣發明協會
- 三、參展日期、地點：2026年8月14日~8月16日，美國聖克拉拉會議中心舉行，共為期3天。
- 四、即日起報名至2026年5月30日截止。（參賽簡章請參考附件）
- 五、報名相關問題歡迎洽詢本會承辦人：秘書處 吳秋瑾 小姐。電話：(02)6605-7626。電子郵件：tia7626@yahoo.com.tw。歡迎透過LINE官方好友：@tia1972 與我們聯



繫。

正本：有得學校財團法人桃園市有得國民中小學、桃園市立桃園國民中學、桃園市立青溪國民中學、桃園市立文昌國民中學、桃園市立建國國民中學、桃園市立中興國民中學、桃園市立南崁國民中學、桃園市立山腳國民中學、桃園市立大竹國民中學、桃園市立大園國民中學、桃園市立大崗國民中學、桃園市立竹圍國民中學、桃園市立大溪國民中學、桃園市立仁和國民中學、桃園市立八德國民中學、桃園市立大成國民中學、桃園市立中壢國民中學、桃園市立平南國民中學、桃園市立新明國民中學、桃園市立內壢國民中學、桃園市立自強國民中學、桃園市立龍岡國民中學、桃園市立興南國民中學、桃園市立東興國民中學、桃園市立楊梅國民中學、桃園市立大崙國民中學、桃園市立仁美國民中學、桃園市立富岡國民中學、桃園市立瑞原國民中學、桃園市立觀音國民中學、桃園市立草漯國民中學、桃園市立大坡國民中學、桃園市立永安國民中學、桃園市立龍潭國民中學、桃園市立凌雲國民中學、桃園市立石門國民中學、桃園市立慈文國民中學、桃園市立平興國民中學、桃園市立楊明國民中學、桃園市立龍興國民中學、桃園市立福豐國民中學、桃園市立東安國民中學、桃園市立光明國民中學、桃園市立同德國民中學、桃園市立幸福國民中學、桃園市立大有國民中學、桃園市立龜山國民中學、桃園市立會稽國民中學、桃園市立楊光國民中小學、桃園市立迴龍國民中小學、桃園市立平鎮國民中學、桃園市立武漢國民中學、桃園市立經國國民中學、桃園市立過嶺國民中學、桃園市立瑞坪國民中學、桃園市立青埔國民中學、中華台北著作權人協會

副本：



台灣發明協會 理事長 張家菊